

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2018-007

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于公司及全资子公司取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得专利证书情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”）及全资子公司捷捷半导体有限公司（以下简称“捷捷半导体”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的六项实用新型专利证书，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人
1	一种内置触发放电管的塑封可控硅	实用新型	ZL201720772464.3	2017年6月29日	2018年1月19日	捷捷微电
2	T0-252 封装引线框架结构	实用新型	ZL201720778139.8	2017年6月30日	2018年1月19日	捷捷微电
3	一种双芯片垂直并联方式的二极管封装结构	实用新型	ZL201720160787.7	2017年2月22日	2017年9月19日	捷捷半导体
4	一种高散热能力的小型贴片固态继电器	实用新型	ZL201720318025.5	2017年3月29日	2017年12月19日	捷捷半导体
5	一种能充分利用显影液的新型自动显影机	实用新型	ZL201720708543.8	2017年6月19日	2018年1月9日	捷捷半导体
6	一种大通流斩波防雷器件	实用新型	ZL201720689949.6	2017年6月14日	2018年1月19日	捷捷半导体

注：实用新型专利期限自申请日起十年。

上述专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，

保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。

截至本公告日，捷捷微电及全资子公司捷捷半导体共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书 40 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 25 项。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日